



2018年11月14日

各 位

会社名 東京応化工業株式会社
代表者名 取締役社長 阿久津郁夫
コード番号 4186(東証第一部)
問合せ先 広報部長 大橋 秀夫
TEL. 044-435-3000

連結子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、当社の連結子会社であるティーオーケーテクノサービス株式会社を当社に吸収合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は、100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社は、1997年3月13日、半導体およびパネル製造装置の立ち上げ、メンテナンスおよび技術サポートサービスを業務とする子会社、ティーオーケーテクノサービス株式会社を設立いたしました。今般、当社グループの装置事業における顧客サービスの向上と業務の効率化を図ることを目的として、ティーオーケーテクノサービス株式会社を吸収合併するものであります。

2. 合併の主旨

(1) 合併の日程

当社取締役会決議日	2018年11月14日
合併契約締結日	2018年11月14日
合併効力発生日	2019年4月1日

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であるため、株主総会の承認を要しないものであります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ティーオーケーテクノサービス株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

本合併による株式その他の金銭等の交付および割当はありません。

(4) 合併に伴う消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要(2017年(平成29年)12月31日現在(*))

		存続会社	消滅会社
(1)	名称	東京応化工業株式会社	ティーオーケーテクノサービス株式会社
(2)	所在地	神奈川県川崎市中原区中丸子150番地	神奈川県高座郡寒川町一之宮七丁目8番16号
(3)	代表者の役職・氏名	取締役社長 阿久津 郁夫	取締役社長 本川 司
(4)	事業内容	半導体・ディスプレイ等のフォトソングラフイプロセスで用いられる感光性樹脂(フォトレジスト)・高純度化学薬品を中心とした製造材料、半導体用・ディスプレイ用製造装置などの各種プロセス機器、その他無機・有機化学薬品等の製造・販売	半導体製造装置およびパネル製造装置の立ち上げ・メンテナンス・技術サポート・部品販売
(5)	資本金	146億4044万8千円	1億円
(6)	設立年月日	1940年(昭和15年)10月25日	1997年(平成9年)3月13日
(7)	発行済株式数	45,100,000株 (自己株式3,021,037株を含む)	-
(8)	決算期	12月31日	12月31日
(9)	大株主および持株比率 (自己株式は、大株主から除いています。また、持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数(42,078,963株)を基準に算出しています。)	日本トラスティ・サービス信託 8.10% 銀行株式会社(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行 6.95% 株式会社(信託口) 明治安田生命保険相互会社 4.34% MLPFS CUSTODY ACCOUNT 3.53% 株式会社三菱UFJ銀行 2.87%	東京応化工業株式会社 100%
(10)	直前会計年度の経営成績および財政状態 (* 決算期変更に伴い、直前会計年度は2017年(平成29年)4月1日から2017年(平成29年)12月31日までの9カ月の変則決算となります。)		
決算期	2017年(平成29年)12月期(連結)	2017年(平成29年)12月期(単体)	
純資産	153,517百万円	362百万円	
総資産	178,681百万円	600百万円	
1株当たり純資産	3,490.97円	-	
売上高	92,411百万円	433百万円	
営業利益	9,194百万円	54百万円	
経常利益	9,720百万円	56百万円	
親会社株主に帰属する当期純利益	6,007百万円	40百万円	
1株当たり当期純利益	138.31円	-	

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の100%子会社の吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上